

Hall 2, Stand F48 2019.06.26			
时间/ Time	演讲企业/ Company	演讲嘉宾/ Speaker	主题/ Topic
10:10-10:30	Infineon Technologies China Co., Ltd. 英飞凌科技(中国)有限公司	陈子颖	面向工业电机控制的IGBT7 IGBT7 for Industrial Motor control
10:30-10:50	Bronze Technologies Ltd. 深圳青铜剑科技股份有限公司	黄辉 研发总监	3.3kV及以上IGBT驱动技术的发展
10:50-11:10	Fuji Electric (China) Co., Ltd. 富士电机(中国)有限公司	周征宇	富士电机RC-IGBT模块介绍
11:10-11:30	Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd. 三菱电机机电(上海)有限公司	王小岭 大中国区三菱电机半导体 应用技术中心 副经理	三菱电机变频家电用功率器件最新进展
11:30-11:50	Mitsubishi Electric & Electronics (Shanghai) Co., Ltd. 三菱电机机电(上海)有限公司	陆思清 大中国区三菱电机半导体 应用技术中心副经理 Lu Siqing Deputy Manager	高功率密度新型功率模块 High Power Density New Power Module
午休时间 / Lunch Break			
13:10-13:30	ROHM Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. 罗姆半导体(上海)有限公司		碳化硅功率器件
13:30-13:50	Shenzhen BASiC Semiconductor Ltd. 深圳基本半导体	张振中 副总经理	基于BASiC先进外延和工艺技术的新型SiC器件
13:50-14:10	SEMIKRON Electronics (Zhuhai) Co., Ltd. 赛米控电子(珠海)有限公司	邱建文 珠海应用团队经理 Owen Qiu Head of Application Team Zhuhai	搭配IGBT7的低成本及紧凑型变频器设计 Low cost and more compact inverter with IGBT7
14:10-14:30	SEMIKRON Electronics (Zhuhai) Co., Ltd. 赛米控电子(珠海)有限公司	景巍 南方区现场应用团队经理 Brando Jing Head of Field Application Team South China	适用于1500V光伏组串逆变器的最新功率模块 State of the Art Power Modules for 1500V Solar String Inverters
14:30-14:50	Vacuumschmelze China Magnetics Shenyang Co., Ltd. 瓦克华磁性材料(沈阳)有限公司		超微晶材料的应用, 被动器件性能介绍
14:50-15:10	OMICRON Lab	Frodo Chen Sales Manager	开关电源的环路和阻抗测量 Loop gain and impedance measurements for power supply design
15:10-15:30	Tektronix 泰克科技(中国)有限公司	王跃伟 泰克业务拓展经理	开关驱动信号的正确测量及全面参数测试方案
15:30-15:50	Zhejiang Muze Elec Tech Co., Ltd. 浙江沐泽电子科技有限公司	谢开旺 副总经理	液态金属高性能冷却技术在功率器件中的应用
Hall 2, Stand F48 2019.06.27			
时间/ Time	演讲企业/ Company	演讲嘉宾/ Speaker	主题/ Topic
10:10-10:30	Infineon Technologies China Co., Ltd. 英飞凌科技(中国)有限公司	王恒	储能系统和储能逆变器的功率半导体解决方案 Energy Storage System and Power Semiconductor solution for PCS
10:30-10:50	MacDermid Alpha Electronics Solutions	Wilson Wu / 吴光勇	MacDermid Alpha – Die Attach Technology / MacDermid Alpha – 芯片粘接技术
10:50-11:10	Toshiba Electronics (China) Co., Ltd. 东芝电子(中国)有限公司	苗汉洁 分立器件应用技术部门经理	东芝大功率器件IEGT简介
11:10-11:30	SHENZHEN SANRISE TECHNOLOGY CO., LTD 深圳尚阳通科技有限公司	王彬 资深产品经理	尚阳通IGBT产品发布与应用介绍
11:30-11:50	Hangzhou Firstack Technology Co., Ltd. 杭州飞仕得科技有限公司	程加昌 产品总监 Jiachang Cheng Product derector	半导体器件及功率模组评估测试 -- 功率模组分析仪 Stack status analyzer
11:50-12:10	AVX Corporation	Johnson Jiang	AVX power film capacitor for industrial application AVX薄膜电容器在工业领域的应用分析
午休时间 / Lunch Break			
13:10-13:30	Hitachi Metals (China), Ltd. 日立金属投资(中国)有限公司	孙一新 工程师 Sun Yixin Engineer	日立金属的技术有助于电力电子器件的进化 Hitachi Metals technology contributes to the evolution of Power Electronics
13:30-13:50	Heraeus Materials Technology Shanghai Ltd 上海贺利氏工业技术材料有限公司	卢飞 应用市场营销经理 Tim Lu Segment Marketing Manager	Heraeus Electronics materials solutions and services for packaging of power electronic modules 贺利氏电子为功率电子模块封装应用提供的材料解决方案与工程
13:50-14:10	SABIC IP US LLC	Elaine Wu Marketing manager	Ultem UTF120薄膜为薄膜电容器提供高温解决方案。 Ultem UTF120 Dielectric Film For Capacitor Application
14:10-14:30	WEVO-CHEMIE (Guangzhou) Co., Ltd. 威孚化工(广州)有限公司	刘罡 技术销售总监	WEVO-Chemie公司简介
14:30-14:50	HARTING (HK) Ltd 浩亭(香港)有限公司	龙钢 风电大客户部门经理 Alex Long Head of Wind Key Account Management	浩亭风电行业连接和网络解决方案 HARTING's Connectivity & Network Solutions for Wind Energy
14:50-15:10	Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co., Ltd. 邦飞利传动设备(上海)有限公司	张侃 销售总监 Samuel Zhang Sales Director	Industrial Automation and IOT Applications in the Wind Power Industry 工业自动化及物联网在风电行业的应用